

HM70 HMI Module 系列使用指引

感謝您使用 HM70 HMI Module ·為使您更有效率使用 HMI Module,請您使用本產品前先讀取本產品使用指引。

外觀尺寸

本機尺寸寬為 164.9mm, 高為 100.0mm, 深為 10.8mm(包含電源插座式端子高度)

安全注意事項

本產品安裝、維護、線路配置以及相關檢查,請注意以下事宜:



- ▶ 請依照指引安裝 HMI Module,以免造成設備損壞
- 禁止將 HMI Module 安装暴露在高濕度、危險性氣體、液體之場所,以避免發生觸電或火災



▶ 請將接地端子連接到 100Ω 以下接地,接地不良可能造成訊號不良、觸電或火災



➢ HMI Module 需配合專用規劃軟體,未經規劃或確認 HMI Module 可能會造成機械不正常運轉



- ▶ 配線時請將插座式端子從 HMI Module 本體拆下
- ▶ 快速接頭上每一個電線插入口僅能插入一條電線
- > 若錯誤將電線拔出,請重新檢查電線後再啟動



- ▶ 請依標準規格配置配線材料
- ▶ 通訊線材需在規格之內
- ▶ 應採用正確的接地迴路,以避免通訊不良

在使用之前請您詳閱使用指引,並請注意以下事項!

- 注意您環境的安全(有害性氣體、腐蝕性液體、高濕度、高架作業、危險性作業)
- HMI Module 接線請依照本使用說明接線
- 請確實實施接地工程,並應依照該國家電工法令之規定實施 (請參考 NFPA 70 - National Electrical Code (2008))
- 在電源未關閉期間請勿進行任何拆解及線路變更
- 在 HMI Module 運作期間,請勿觸碰電源處



若您在使用上有任何的問題,請洽詢您的經銷商,本公司精益求精,當內容有所變更時將會更新於網站上,請您隨時上本公司網站:www.yx-hmi.com下載最新使用指引。

其他應注意事項:

- 不得在通電的情況下改變任何的配線,否則將會造成觸電或人員受傷的危險
- ▶ 請勿用尖銳的物體觸碰面版,以免造成 HMI Module 操作問題
- ➢ 禁止拆解 HMI Module, 否則會造成觸電
- ▶ 電源啟動後,禁止拆開 HMI Module,禁止熱插拔接線端子
- ▶ 電源關閉 10 分鐘內禁止接觸 HMI Module 接線端子,殘餘電壓可能造成觸電
- ➢ HMI Module 工作中,通氣孔應保持暢通,以避免機器過熱產生異常訊號或故障情形

安裝環境條件

本產品應存於包裝箱內,若暫不使用,為使該產品能符合本公司保固及日後的維護,儲存時應注意以下事宜:

- 必須儲存在乾淨、乾燥之位置。
- 儲存環境必須在-20℃~+60℃範圍內。
- 儲存濕度必須在 20~85% RH(不可凝結)。
- 避免存於危險物、有害物之環境(請參考危險物與有害物標示及通識規則)。
- 請放置在有管理的檯面或架上。
- ◆本產品適合安裝處所包含:無塵室、無高熱環境(非高溫作業);無水滴、蒸汽、灰塵場所;無危險物、有害物 之環境;無粉塵及燻煙之場所;無震動極高電磁波之場所。

安裝方向與空間注意事項

- 安裝方法應依照規定安裝,若不依照規定方法安裝會造成故障原因。
- 為使 HMI Module 運作中冷卻效果良好正常,安裝 HMI Module 時,在機器上下左右方向及相鄰位置應保持 50㎜以上距離,以避免產生高熱。

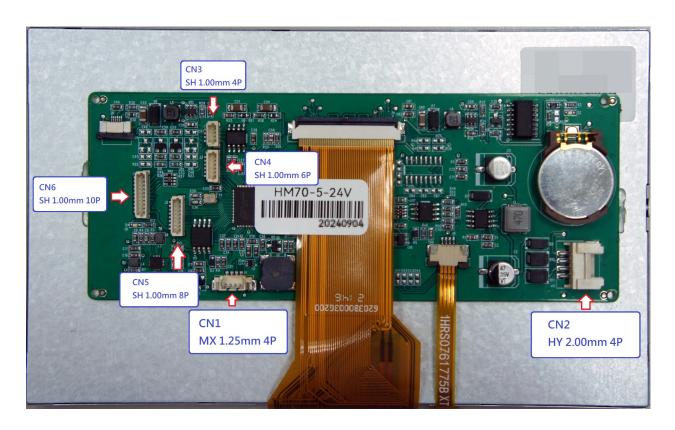


基本檢測

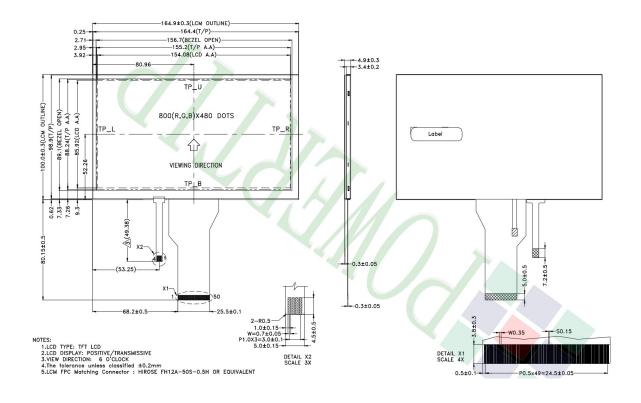
檢測項目	檢測內容
67 40 Vail	●定期檢查 HMI Module 與設備間的螺絲及接點是否鬆動
	排氣孔應避免任何型態物體阻塞·安裝時應小心細小異物掉落
一般檢測	●如果 HMI Module 裝設於粉塵、有害性氣體的場所,應裝設防止粉塵及有害性
	氣體進入的設施或設備
	●配線端子接續部分請實施絕緣處理
操作前檢測	●配線應正確・以避免異常動作
	●檢查 HMI Module 內部是否有任何細小金屬片等導電物體,並注意可燃性物
	體、易燃性氣體等危險物
(不厌忘还则电际)	●HMI Module 附近使用的電子儀器受到電磁干擾時,請使用校調儀器以降低
	干擾
	●請注意 HMI Module 的電壓是否正確穩定
運轉前檢測	●電源指示燈是否開啟
	●與各系統間的通訊是否正常
(已供應控制電源) 	●HMI Module 若有異常現象請洽供應商



HM70-X-X 電路背面



HM70-x TFT 尺寸





HM70 連接器

CN1 HM70

Molex MX1.25mm 4P

腳位	說明
1	VCC(+5V) 電源輸入
2	USB D-
3	USB D+
4	GND

CN2 HM70-2-5V

HY 2.00mm 4P

腳位	說明
1	GND
2	COM1 RS232 TX
3	COM1 RS232 RX
4	VCC (+5V) 電源輸入

CN2 HM70-2-24V

HY 2.00mm 4P

腳位	說明
1	GND
2	COM1 RS232 TX
3	COM1 RS232 RX
4	VCC (10~30V) 電源輸入

CN3 HM70

JST SH 1.0mm 4P

腳位	說明
1	GND
2	IIC SCL(CMOS3V3)
3	IIC SDA(CMOS3V3)
4	VCC (3.3V)

CN5 HM70

JST SH 1.0mm 8P

說明	系統保留

CN2 HM70-5-5V

HY 2.00mm 4P

腳位	說明
1	GND
2	COM1 RS485 D+ (A)
3	COM1 RS485 D- (B)
4	VCC (+5V) 電源輸入

CN2 HM70-5-24V

HY 2.00mm 4P

腳位	說明
1	GND
2	COM1 RS485 D+ (A)
3	COM1 RS485 D- (B)
4	VCC (10~30V) 電源輸入

CN4 HM70

JST SH 1.0mm 6P

腳位	說明
1	GND
2	UART2 CTS (CMOS3V3)
3	UART2 RTS (CMOS3V3)
4	UART2 RX (CMOS3V3)
5	UART2 TX (CMOS3V3)
6	VCC (3.3V)

CN6 HM70

JST SH 1.0mm 10P

說明	系統保留
H70-73	31/40/1/11



簡易操作說明

電源部分:	HMI Module 電源可以使用 CN1 連接 USB 至 PC 或 USB 供電器,或使用 CON2 通訊接口使用電源接入.
畫面程式規劃:	需下載規劃軟體,安裝,透過軟件編輯畫面程式後,下載至 HMI Module.
畫面程式下載:	可以透過 CN1 連接 USB 至 PC,使用模擬通訊埠直接下載(前提:需先安裝 USB 通訊驅動程式).
USB 通訊驅動程式 安裝:	電腦安裝規劃軟體目錄下有\USB Driver\ 會有相對應驅動程式.

故障排除

故障情形	解決方式
HMI Module 執行不穩定	HMI Module 提供電源必須穩定,如透過 USB 線或通訊線供電時,請確認線長壓降問題,盡量使用低阻抗線材.
開機畫面出現英文子串 "BootX5", USB無法下載	一般發生在下載錯誤後重開機,這時必須使用 CN2 通訊連接線連接至 PC,透過規劃軟體更新 HMI OS.

可選購搭配模組線材

模組編號	模組說明	連接
HMEC-T2	COM2 擴充通訊板 TTL To RS232 (TX,RX,CTS,RTS)	CN4
HMEC-T5	COM2 擴充通訊板 TTL To RS485 (D+,D-)	CN4
線材編號	線材說明	連接
HMCB-USB-MX-0M3	HMI Module 連接 PC USB A Type, 0.3 米長 (USB)	CN1
HMCB-RS232-0M15	HMI Module 連接 RS232 DB9 公, 0.15 米長 (RS232)	CN2
HMCB-FBs-P0-1M5	HMI Module 連接 FBs PLC P0 1.5 米長 (RS232,+5V)	CN2
HMCB-FBs-P1-1M5	HMI Module 連接 FBs PLC P1 1.5 米長 (RS232,+5V)	CN2



產品規格

機型編號		HM70-x-x
產品規格	中央處理器(CPU)	32 Bits RISC 400MHz
	DRAM 記憶體	24,576KB(畫面使用)/32,768KB(總共)
	FLASH 記憶體	7,680KB(畫面規劃)/8,192KB(總共)
	通訊埠	COM1 RS-232(HM70-2-x) 或 COM1 RS485(HM70-5-x)
	畑 矶	UART2 (CMOS3V3) (RX,TX,RTS,CTS)
	萬年曆	內建
顯示裝置 -	顯示類型	TFT-LCD
	顯示尺寸	7 吋
	顯示色彩	彩色 65K
	亮度	250 cd/m²
	畫面像數	800 * 480
	亮度調節	數位式(0-100)
	畫面對比度	500 : 1
	背光燈	LED
	語言文字	所有 Windows 可顯示文字
	聲音輸出	蜂鳴器
觸控面版	類型	電阻式
規格電氣	額定電壓	5V DC±10%(HM70-x-5V) 或 DC 10~30V(HM70-x-24V)
	消耗功率	2W以下
環境規格	工作溫度	0°C ~ 45°C
	儲存溫度	-20°C ~ 60°C
	濕度	20~85% RH(不可凝結)
	冷卻方式	空氣自然對流
機構尺寸	外型尺寸【mm】	164.9*100.0*10.8
	重量	180g ±10g

[※]本公司保留修改指引相關文件的權利,若指引內容有所變更不另行通知.